



大專校院成績優異學生獎助學金申請表

CW107-007-01-01

申請學年度		是否 完成	檢附文件檢核表 (請勾選)
申請學期	<input type="checkbox"/> 上學期 <input type="checkbox"/> 下學期		
姓名		<input type="checkbox"/>	1.獎助學金申請表
身分證字號		<input type="checkbox"/>	2.身分證、戶口名簿或戶籍謄本 影本一份
民國出生年 月日		<input type="checkbox"/>	3.學生證影本或在學證明書
戶籍地址		<input type="checkbox"/>	4.前一學期在學成績及操行成績單 正本
通訊地址	<input type="checkbox"/> 同上	<input type="checkbox"/>	5.申請人本人任一銀行或郵局帳戶 封面影本
聯絡電話	手機： 住宅：	<input type="checkbox"/>	6.個人資料同意書
就讀學校		<input type="checkbox"/>	7.資訊不公開聲明書 (為得獎名單者時不同意公開全名 · 同意者免填)
就讀科系		本人 簽名	
就讀年級	<input type="checkbox"/> 一年級 <input type="checkbox"/> 二年級 <input type="checkbox"/> 三年級 <input type="checkbox"/> 四年級 <input type="checkbox"/> 五年級		
學制類型	<input type="checkbox"/> 博士班 <input type="checkbox"/> 碩士班 <input type="checkbox"/> 大學 <input type="checkbox"/> 科大 <input type="checkbox"/> 五專 <input type="checkbox"/> 二技 <input type="checkbox"/> 二專 <input type="checkbox"/> 其他_____	法定 代理 人 簽名	
當期成績	學期成績：_____分 操行成績：_____分		
化新公司 審核	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過 承辦單位：_____ 承辦人簽章：_____ 主管簽章：_____	備註：	

修訂日期：2023-07-01



檢附資料黏貼處

學生證、身分證、低收入卡請黏貼於本表，成績單、戶口名簿(或戶籍謄本)等較大文件請以迴紋針固定於本表後。

CW107-006-02-01

<p>學生證影本黏貼處 (正面) 必 黏 貼</p>	<p>學生證影本黏貼處 (反面) 必 黏 貼</p>
<p>身分證影本黏貼處 (正面) 必 黏 貼</p>	<p>身分證影本黏貼處 (反面) 必 黏 貼</p>
<p>低收入卡影本黏貼處 (正面) 可 浮 貼</p>	<p>低收入卡影本黏貼處 (反面) 可 浮 貼</p>

修訂日期：2023-07-01



個人資料蒐集、處理、利用同意書

CW107-006-03-01

化新精密工業股份有限公司（以下簡稱本公司），依據個人資料保護法之規定，向您告知下列事項，請務必詳細閱讀並簽名，簽名同意後始能申請。

1. 個人資料蒐集目的：

本公司基於個人資料保護法及相關法令之規定，以尊重您的權益為基礎，並以誠實信用方式，蒐集、處理或利用您的個人資料，做為獎學金申請、複審及發放之用途使用。

2. 個人資料之蒐集及使用：

本公司蒐集申請書上所載申請者之個人相關資料欄位，提供個人姓名、地址、電話、身分證字號等資料，或得以直接或間接識別個人家庭環境、成員的相關資訊。領取本公司獎學金者，須主動公開支付獎助名單清冊。

3. 利用期間、地區、對象及方式：

本公司僅基於申請者條件之審查，需蒐集、處理或利用您的個人資料，該資料將在前開蒐集目的的存續期間及依法令規定要求之期間內被處理或利用，以電子檔或紙本形式存於本公司，提供本公司及因以上目的作業需要之第三方處理及使用。您的個人資料自本公司蒐集日起，以本次申請之獎學金為限，自收到申請文件起保存兩年，逾上述保存期限後，本公司即停止處理、利用並刪除之。您的個人資料將僅利用在臺灣、金門、澎湖、馬祖地區。對於您所提供之個人資料，本公司及相關單位都將於特定目的範圍內予以利用，並採取適當之安全措施予以保護。

4. 查閱、請求複製本、更正資料、要求停止處理利用或刪除：

除依據個資法及相關法令另有規定外，若需要行使本項權利，僅以本次申請之資料提供為限，請洽由原申請單位聯絡本公司人資行政室辦理。

5. 經閱讀上開事項，本人已清楚瞭解貴公司蒐集、處理及利用本人所提供各項資料之目的及用途，同意本公司於上開目的範圍內蒐集、處理及利用本人個人資料。若申請者為未成年人，則另需取得法定代理人之同意。

立同意書人：_____ (簽名或蓋章) 中華民國_____年_____月_____日

(立同意書人若未滿18歲，須同時請法定代理人填寫下列欄位)

法定代理人(監護人)：_____ (簽名或蓋章) 中華民國_____年_____月_____日



資訊不公開聲明書

CW107-006-04-01

依據「化新精密工業股份有限公司高中職清寒優秀學生、大專校院成績優異青年獎助學金申請辦法」之規定，除受贈者事先以書面表示反對外，本公司應於辦法所訂定之公告期間內，主動於官網公開當期獎助學金申請通過之受贈者其姓名及受贈金額。

若您不希望公開您的姓名，本公司將採以隱名式辦理，惟捐助 / 受贈金額仍需公佈，請填寫下列聲明書之資料，以便本公司依法辦理。

本人_____「不」同意化新精密工業股份有限公司接受捐助獎學基公開本人姓名。

特此聲明

聲明者：_____（簽名或蓋章）

聲明日期：中華民國_____年_____月_____日

（立同意書人若未滿18歲，須同時請法定代理人填寫下列欄位）

法定代理人（或監護人）：_____（簽名或蓋章）

聲明日期：中華民國_____年_____月_____日

修訂日期：2023-07-01